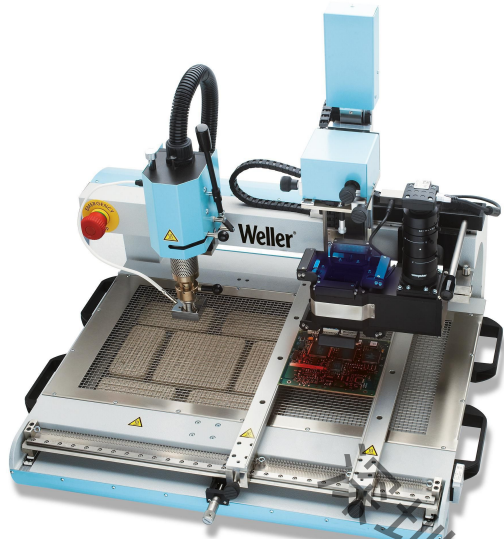


BGA/SMT 返修系统，2300 W

Item No: T0053370599



KEY FEATURES

- + BGA/SMT返修系统
- + 通过贴装系统摄像头实现元件贴装

深圳市泽任科技有限公司

技术数据

宽度	580.0 mm
高度	680.0 mm
长度	692.0 mm
尺寸, 长 x 宽 x 高	692.0 x 580.0 x 680.0mm
空气消耗量	60 - 100 l/min
压缩空气接口 (OD)	6.0mm
辅助压缩空气接口	Oil free, dry compressed air
压缩空气供给 (kPa/bar)	400 - 600 kPa / 4 - 6 bar
抗静电	是的
功率	2300 W
功率消耗	2300 W
Space Requirements (L x W x H)	1099.8 x 650.2 x 680.7mm
上部加热温度精度	± 10°C
底部加热温度范围	50 - 400 °C
上部加热温度范围	50 - 400 °C
Thermocouple Connection	Type-K
UPC	4003019418275